PAT-NO:

JP403091721A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 03091721 A

TITLE:

ACTIVE MATRIX SUBSTRATE

PUBN-DATE:

April 17, 1991

INVENTOR - INFORMATION: NAME SAITO, HISAFUMI

TANAKA, HIROHISA MORIMOTO, HIROSHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

SHARP CORP

COUNTRY N/A

APPL-NO:

JP01228584

APPL-DATE:

September 4, 1989

INT-CL (IPC): G02F001/136, G02F001/1345

US-CL-CURRENT: 349/158, 349/FOR.124

ABSTRACT:

PURPOSE: To preclude the penetration of an etchant and conductor from being broken by making the part where a gate electrode and a source electrode cross each other and the joined part of a pixel electrode for the drain electrode larger in line width than that of the source electrode and drain elec trode, and coating the end surfaces of the source electrode and drain electrode.

CONSTITUTION: The active matrix substrate is so formed

that transparent con ductive thin film 7 which is deposited on a source conductor and the line width of the source electrode 5 and drain electrode 6 is larger than that of the source conductor, source electrode 5, and drain electrode Therefore, none of the end surfaces of the source conductor, source electrode 5, and drain electrode 6 is exposed. Consequently, metallic films which form the source conductor, source electrode 5, and drain electrode 6 are never overetched owing to the penetration of the etchant in a process wherein the channel part of a TFT is formed, so the metallic films do not become narrow. Therefore, no conductor breaking is caused at the step part between the pixel electrode 8 and drain electrode 6, the intersection part between the gate electrode 6 and source elec trode 5, etc.

COPYRIGHT: (Ć) 1991, JPO&Japio

⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

@ 公開特許公報(A) 平3-91721

(5) Int. Cl. 5 G 02 F 1/136 1/1345 識別配号 500 庁内整理番号 9018-2H 7610-2H @公開 平成3年(1991)4月17日

-2H

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全8頁)

60発明の名称

アクテイプマトリクス基板

②特 願 平1-228584

②出 願 平1(1989)9月4日

@発明者 斉藤

尚 史

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社

内

@発明者 田仲

広 久

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社

内

@発明者 森本

弘

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社

P

勿出 願 人

シャープ株式会社

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

砂代 理 人 弁理士 深見 久郎

外2名

明細音

1. 発明の名称

アクティブマトリクス基板

2. 特許請求の範囲

液晶セル内に形成されたスイッチング素子を選択的に制御することにより前記スイッチング素子に接続された絵葉電極を含む絵葉を選択的に表示する液晶セルを構成するアクティブマトリクス基板であって、

透明絶録基板と、

基板の主表面上に所定の幅で形成されたゲート 電極と、

前記ゲート電極上に絶録機を介して所定の幅で 形成された半導体階と、

前記半導体層上に形成され、ソース電極および ドレイン電極を構成する金属薄膜と、

前記ソース電極および前記ドレイン電極上の少なくとも前記ソース電極と前記ゲート電極とが交差する部分の透明導電性薄膜および前記絵楽電極となる透明導電性薄膜の前記ドレイン電極に対す

る接合部分のそれぞれの終幅が前記ソース電極と 前記ドレイン電極との終幅よりも広くなるように 形成され、前記ソース電極と前記ドレイン電極と の端面を被覆していることを特徴とする、アクティブマトリクス基板。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

この発明は、アクティブマトリクス基板に関し、 詳しくは、液晶セル内に形成されたスイッチング 案子を選択的に制御して絵楽電極を含む絵業を選 択的に表示する液晶セルを構成するアクティブマ トリクス基板に関する。

[従来の技術]

第4図は、従来のアクティブマトリクス基板の 等価回路を示した回路図である。第4図を参照し て、アクティブマトリクス基板上には、行線R1. R2. R3…が等間隔で平行に形成され、行線と ほば直交して列線C1. C2. C3…が等間隔で ほば平行に形成される。行線および列線の各交差 位置において薄鱗トランジスタ20 (以下TFT

物册手3-917 (2)

20という。)が形成される。各TFT20は、その位置においてゲートは行線に、ソースは列線にそれぞれ接続される。また、行線および列線により形成された領域をほぼ埋めるように絵楽電極8と対向側基板との間に液晶が封入され液晶セルが形成される。行線R1、R2、R3、…、列線C1、C2、C3…の各1つを選択してこれらに電圧を印加することにより、その選択された行線および列線の交差点のTFT20がオンとなり絵楽は選択的に表示される。

第5図は、従来のアクティブマトリクス基板の 平面図である。

第6A図ないし第6D図は第5図におけるC-C'で示されたソース配線部分の断面図を製造工 程に従って示したものである。

第7A図ないし第7D図は第5図におけるD-D'で示されたTFT2Oの断面図を製造工程に従って示したものである。

第5図ないし第7D図を参照して、以下に従来

ニングされた後、チャネル形成が行なわれる。ド レイン電極16に接する部分は、パターニング、 エッチングされて絵紫電極8となる。

[発明が解決しようとする課題]

前述のように、従来のアクティブマトリクス基 板では、TFT20のチャネル部を形成する工程 において、ソース配線,ソース電極5およびドレ イン電極6の端面が露出している。この状態でT FT20のチャネル部を形成するためのエッチン グが行なわれると、ソース配線、ソース電極5お よびドレイン電極6の蕗出している部分にエッチ ング液が染込む。この染込みにより、ソース配線。 ソース電極5およびドレイン電極6を構成してい る金属薄膜が過度にエッチングされて金属薄膜が 細るという不都合が生じていた。金属薄膜の細り は、断線につながる。断線は、ドレイン電極6と 检索電極8との接合部や、ゲート電極6とソース 電極5との交差部などで生じやすい。これは、ド レイン電極6と絵楽電極8との接合部やゲート電 極6とソース電極5との交差部などの電極菩薩が

のアクティブマトリクス芸板の製造工程を示す。 スイッチング架子としてのTFT20は、第6A 図および第7A図に示すように、ガラス基板等の 透明絶縁基板1上に金属薄膜からなるゲート電極 2がスパッタリングなどにより成蹊される。その 後、全面に窒化シリコンなどの透明絶縁膜などに よるゲート絶縁膜3が形成される。その上にアモ ルファスシリコンなどによる半導体圏4と金属施 膜が成膜される。次に、第6D図および第7D図 に示すように、半導体階4と金属薄膜がパターニ ングされてソース配線およびソース電極5ならび にTFT20となる。 続いて、第6C図および第 7 C 図に示すように、ソース配線およびソース銀 極5上に透明導電性薄膜17が堆積され、最後に、 第60図に示すように、透明導電性薄膜17が、 ソース配線およびソース電極5ならびにドレイン 電極6と同一線幅でパターニング、エッチングさ れる。これにより、ソース配線およびソース電板 5は、2階構造となる。また、第7D図に示すよ うに、TFT20は透明導電性薄膜17がパター

ほぼ垂直に形成されている部分では、電極薄膜の 膜厚が、水平に形成された電極薄膜の膜厚に比べ で薄いため、エッチングが過度に行なわれると断 線を起こしやすいためである。断線が発生すると、 液晶表示装置の表示特性に悪影響を及ぼす。すな わち、断線は表示むらなどの表示不良の原因となっていた。

つまり、従来においては、液晶表示装置の表示 不良の原因となるアクティブマトリクス基板の電 抵邸の断線を有効に防止するのが困難であり、液 品表示装置の表示特性の向上を図ることができな かった。

この発明は、上記のような課題を解決するためになされたもので、液晶表示装置の表示特性の向上を図ることが可能なアクティブマトリクス基板を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

この発明にかかるアクティブマトリクス基板は、 透明絶縁基板と、透明絶縁基板の主表面上に所定 の幅で形成されたゲート電極と、ゲート電極上に 総録膜を介して所定の幅で形成された半導体層と、 半導体層上に形成され、ソース電極およびドレイ ン電極を構成する金属薄膜と、ソース電極および ドレイン電極上の少なくともソース電極とゲート 電極とが交差する部分の透明専電性薄膜および絵 業電極となる透明導電性薄膜のドレイン電極と対 する接合部分のそれぞれの線幅がソース電極とド レイン電極との線幅よりも広くなるように形成さ れ、ソース電極とドレイン電極との端面を被覆し ていることを特徴とする。

[作用]

この発明におけるアクティブマトリクス基板では、少なくともソース電極とゲート電極とが交差する部分の透明導電性薄膜および絵葉電極となる透明導電性薄膜のドレイン電極に対する接合部分のそれぞれの線幅がソース電極およびドレイン電極の線幅よりも広くなるように形成され、ソース電極とドレイン電極との端面が被覆されるので、エッチング液の染込みがなく断線が防止される。 【発明の実施例】

専体層および金属薄膜はパターニングされてソース配線およびソース電極5ならびにTFT20となる。続いて、第2C図および第3C図に示すように、たとえば、1T0などの透明専電性薄膜7が、ソース配線およびソース電極5およびドレイン電極6の線幅よりも広くパターニング、エッチングされる。また、第3図に示すようにTFT20は、透明専電性薄膜7がパターニング、エッチングされた後、チャネル形成が行なわれ、ドレイン電極6に接する部分はパターニングされ絵楽電極8となる。

上述のように、この発明のアクティブマトリクス 基板では、ソース配線、ソース電極5 およびドレイン電極6 に堆積された透明導電性薄膜7 の線幅が、ソース配線、ソース電極5 およびドレイン電極6 の線幅よりも広く形成されるので、ソース配線、ソース電極5 およびドレイン電極6 の端面が露出することがない。このため、TFT20のチャネル部を形成する工程の際にエッチング液の染込みにより、ソース配線、ソース電極5 および

第1図は、本発明の一実施例を示したアクティ ブマトリクス基板の平面図である。

第2A図ないし第2D図は、第1図におけるA-A'で示されたソース配線部分の断面を製造工程に従って示した断面図である。

第3A図ないし第3D図は、第1図におけるB-B'で示されたTFT2Oの断面を製造工程に従って示した断面図である。

第1図ないし第3D図を参照して、製造工程について説明する。まず、第2A図および第3A図に示すように、たとえば、ガラス基板等の透明絶録基板1上にゲート配線およびゲート電極2となるTa, Mo, Alaxどの金属薄膜がスパッタリングにより形成され、ゲート絶縁膜3となる変化シリコンなどの透明絶録がCVD等により形成される。さらに、ゲート絶縁膜3上にCVD等によりアモルファスシリコンなどの半導体層4が形成され、スパッタリングなどによりTa, Mo, Alaxどの金属薄膜が積層される。次に、第2B図および第3B図に示すように、半

ドレイン電極6を形成している金属膜が過度にエッチングされて細ることがない。したがって、絵 栄電極8とドレイン電極6との段差部またはゲー ト電極6とソース電極5との交差部などで断線が 発生することが極めて少なくなり、表示特性の良 好な液晶表示装置を構成するためのアクティブマ トリクス装板を得ることができる。

[発明の効果]

以上のように、この発明によれば、少なくとも ゲート電極とソース電極とが交差する部分および 絵楽電極となる透明導電性薄膜のドレイン電極に 対する接合部分のそれぞれの線幅を、ソース電極 およびドレイン電極の線幅よりも広くなるように 形成してソース電極とドレイン電極との端面を被 重することにより、エッチング液の染込みがなく 断線が防止されるので、液晶表示装置の表示特性 の向上を図ることができる。

4.図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例を示したアクティブ マトリクス基板の平面図、第2A図ないし第2D

特開平3-9 1(4)

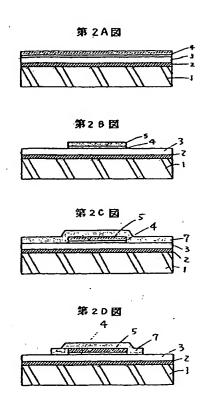
図は第1図におけるA-A'で示されたソース配 線部分の断面を製造工程に従って示した断面図、 第3A図ないし第3D図は第1図におけるB-B'で示されたTFT20の断面を製造工程に従っ で示されたTFT20の断面を製造工程に従っ で示した断面図、第4図は従来のアクティブマト リクス基板の等価回路を示した回路図、第5図は 従来のアクティブマトリクス基板の平面図、第6 A図ないし第6D図は第5図に示したC-С'で のソース配線部分の製造工程を示した断面図、第 7A図ないし第7D図は第5図に示したD-D'でのTFT20の製造工程を示した断面図である。

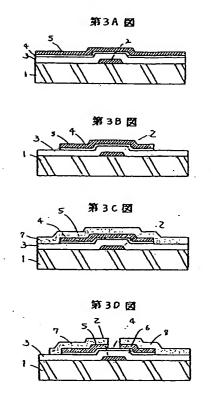
図において、1は透明絶録基板、2はゲート電極、3は透明絶録験、4は半導体層、5はソース電極、6はドレイン電極、7は透明導電性薄膜、8は絵素電極、20はTFTである。

なお、図中、同一符号は同一、または相当部分 を示す。

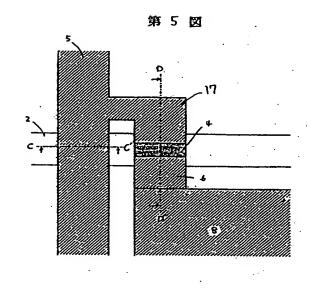
特許出願人 シャープ株式会社 代 理 人 弁理士 深 見 久 郎にこり (ほか2名)

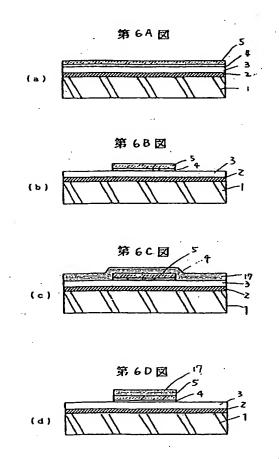
第 1 图

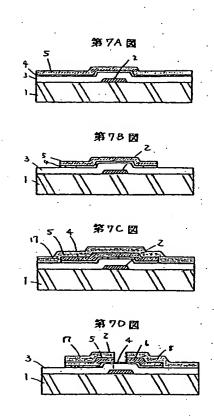




預開 3-91721(5)







特開平?-91721(6)

手 铣 補 正 音 (方式)

平成2年1月9日

ir.

特許庁書查官取

1、事件の表示

平成1年特許顧第 228584 号

2、発明の名称

アクティブマトリクス基板

3、補正をする者

事件との関係 特許出願人

住所 大阪市阿倍野区長池町22番22号

名称 (504)シャープ株式会社

代表者 辻 晴 雄

4、代 理 人

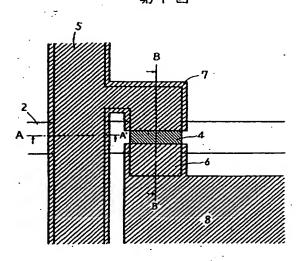
住 所 大阪市北区南森町2丁目1番29号 住友銀行南森町ビル

電話 大阪 (06) 361-2021 (代)

氏名 弁理士(6474) 深見久郎 (

5、補正命令の日付 平成1年12月26日 特許庁 2. 1. 10 - 3 4

第1図



6、補正の対象

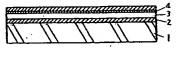
図面

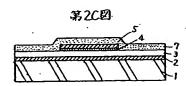
7、補正の内容

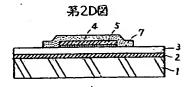
(1) 図面の第1 図、第2 A 図ないし第2 D 図、第3 A 図ないし第3 D 図、第4 図、第5 図、 第6 A 図ないし第6 D 図、第7 A 図ないし第7 D 図を別紙のとおり補正する。

以上

第2A図







特開平3-91721 (7)

